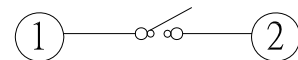


P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION  
The following soldering patterns are recommended for reflow soldering

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力Operation force	160±30gf 250±50gf
寿命试验Operating Life	100,000 cycles
行程Travels	0.25±0.1mm

## CIRCUIT DIAGRAM



5	端子	黄铜	1	镀镍银
4	弹片	不锈钢	1	覆银
3	基座	PPA黑	1	——
2	盖板	黄铜	1	镀银
1	按钮	PPA红	1	——
项目	名称	材质	数量	表面处理

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
未注尺寸公差(mm)			

第一视角 	设计 Jack Jin	图面 单位	A4 MM	东莞市美韩电子科技有限公司 Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.			
	审核 Jacky Zhong	比例 重量		1:1	DWG NO.	型号: UK-B0240-R-160JZ	SIZE A4
	批准 Tony Meng	页码 版次	1/1 A/0	1 of 1	PART NO.	规格: 3*6*2.5 贴片	VER R